

Excellent Integrated System Limited

Stocking Distributor

Click to view price, real time Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[OSRAM Opto Semiconductors, Inc.](#)
[LE UW S2W-PXQX-4P7R](#)

For any questions, you can email us directly:

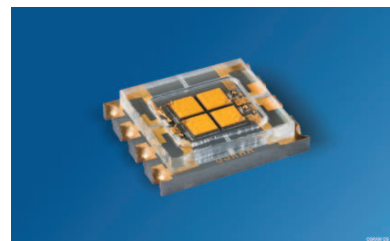
sales@integrated-circuit.com

OSRAM OSTAR Stage

Datasheet

Version 2.0

LE UW S2W



Outstanding brightness and luminance due to surface emission and low Rth

Extrem hohe Helligkeit und Leuchtdichte dank Oberflächenemission und niedrigem Rth

Features:

- **Package:** compact lightsource in multi chip SMT technology with glass window on top
- **Technology:** ThinGaN
- **Viewing angle at 50 % I_V:** 120°
- **Color:** Cx = 0.31, Cy = 0.32 acc. to CIE 1931 (ultra white)
- **Corrosion Robustness:** Improved corrosion robustness

Applications

- Stage and Entertainment Lighting
- Mood Lighting
- Architectural Lighting indoor and outdoor

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** Kompakte Lichtquelle in Multi-Chip SMT Technologie mit Glasabdeckung
- **Technologie:** ThinGaN
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_V:** 120°
- **Farbe:** Cx = 0.31, Cy = 0.32 nach CIE 1931 (ultra weiß)
- **Korrosionsstabilität:** Verbesserte Korrosionsstabilität

Anwendungen

- Bühnen- und Effektbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung innen und außen

Version 2.0

LE UW S2W

Ordering Information Bestellinformation

Type: Typ:	Luminous Flux ^{1) page 26} Lichtstrom ^{1) Seite 26} $I_F = 700 \text{ mA}$ $\Phi_V [\text{lm}]$	Ordering Code Bestellnummer
LE UW S2W-PXQX-4P7R	450 ... 820	Q65111A0205

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE UW S2W-PXQX-4P7R means that only one group PX, PY, PZ, QX will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LE UW S2W-PXQX-4P7R means that the device will be shipped within the specified limits. In order to ensure availability, single color chromaticity groups will not be orderable (see page 6).

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE UW S2W-PXQX-4P7R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen PX, PY, PZ, QX enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LE UW S2W-PXQX-4P7R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite 6). LE UW S2W-PXQX-4P7R bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Version 2.0

LE UW S2W

Maximum Ratings

Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 85	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 85	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_s = 25\text{ °C}$; per Chip)	I_F	100 ... 1000	mA
Forward current pulsed Durchlassstrom gepulst ($D = 0.5$; $f = 120\text{ Hz}$; $T_s = 25\text{ °C}$; per Chip)	$I_{F\text{ pulse}}$	100 ... 2000	mA
Reverse voltage Sperrspannung ($T_s = 25\text{ °C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)	V_{ESD}	2	kV

Version 2.0

LE UW S2W

Characteristics ($T_S = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$; $I_F = 700\text{ mA}$; per Chip)

Kennwerte

Parameter Bezeichnung		Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 26	(typ.) (typ.)	Cx Cy	0.31 0.32	- -
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 26				
Viewing angle at 50 % I_V Abstrahlwinkel bei 50 % I_V	(typ.)	2 ϕ	120	°
Forward voltage 3) page 26 Durchlassspannung 3) Seite 26 (per Chip)	(min.) (typ.) (max.)	V_F V_F V_F	2.90 3.45 4.00	V V V
Reverse current Sperrstrom		I_R	not designed for reverse operation	
Partial Flux acc. CIE 127:2007 Partieller Fluss	(typ.)	$\Phi_{E/V, 120^{\circ}}$	0.82	
Radiating surface Abstrahlende Fläche	(typ.)	A_{color}	2.1 x 2.1	mm ²
Real thermal resistance junction / solder point 4) page 26 Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看 4) Seite 26	(typ.) (max.)	$R_{\text{th JS real}}$ $R_{\text{th JS real}}$	1.8 2.3	K/W K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point 4) page 26 "Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht / Löt看 4) Seite 26 (with efficiency $\eta_e = 21\text{ }%$)	(typ.) (max.)	$R_{\text{th JS el}}$ $R_{\text{th JS el}}$	1.4 1.8	K/W K/W

Version 2.0

LE UW S2W

Brightness Groups Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Luminous Flux 1) page 26 Lichtstrom 1) Seite 26 (min.) Φ_V [lm]	Luminous Flux 1) page 26 Lichtstrom 1) Seite 26 (max.) Φ_V [lm]	Luminous Intensity 5) page 26 Lichtstärke 5) Seite 26 (typ.) I_V [cd]
PX	450	520	160
PY	520	610	185
PZ	610	710	220
QX	710	820	250

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

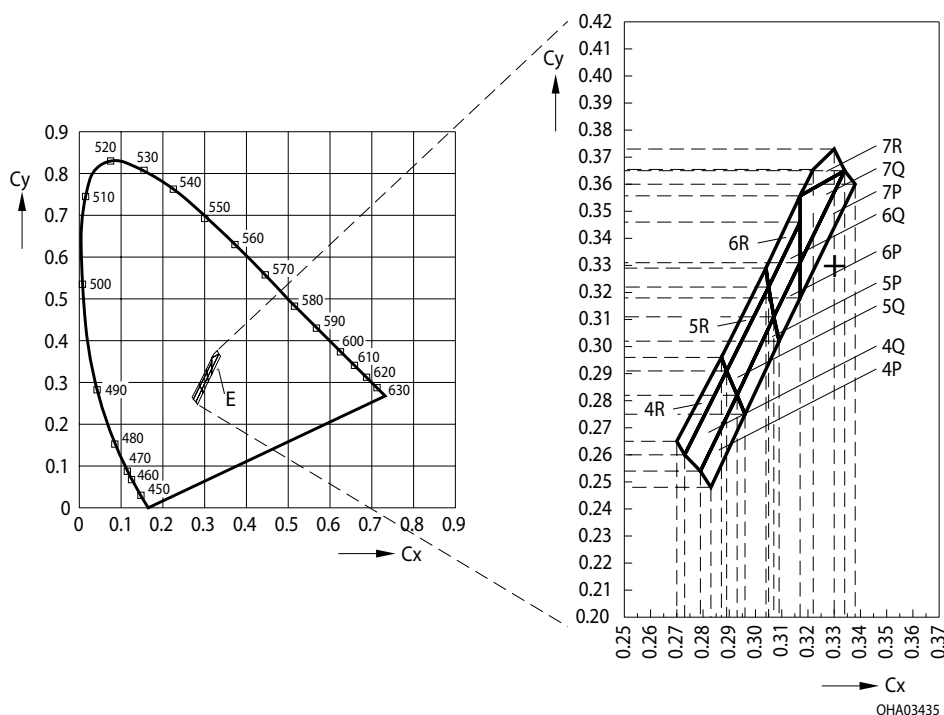
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Version 2.0

LE UW S2W

Chromaticity Coordinate Groups ^{2) page 26}

Farbortgruppen ^{2) Seite 26}



Color Chromaticity Groups ^{2) page 26}

Farbortgruppen ^{2) Seite 26}

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
4P	0.2787	0.2538	4Q	0.2734	0.2607	4R	0.2705	0.2647
	0.2828	0.2483		0.2787	0.2538		0.2734	0.2607
	0.2930	0.2824		0.2889	0.2910		0.2865	0.2960
	0.2962	0.2756		0.2930	0.2824		0.2889	0.2910
5P	0.2930	0.2824	5Q	0.2889	0.2910	5R	0.2865	0.2960
	0.2962	0.2756		0.2930	0.2824		0.2889	0.2910
	0.3072	0.3111		0.3049	0.3223		0.3035	0.3293
	0.3090	0.3019		0.3072	0.3111		0.3049	0.3223
6P	0.3072	0.3111	6Q	0.3049	0.3223	6R	0.3035	0.3293
	0.3090	0.3019		0.3072	0.3111		0.3049	0.3223
	0.3170	0.3182		0.3170	0.3309		0.3170	0.3459
	0.3170	0.3309		0.3170	0.3459		0.3170	0.3556

Version 2.0

LE UW S2W

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
7P	0.3170	0.3182	7Q	0.3170	0.3309	7R	0.3170	0.3556
	0.3170	0.3309		0.3170	0.3459		0.3220	0.3653
	0.3341	0.3652		0.3240	0.3595		0.3300	0.3728
	0.3375	0.3601		0.3341	0.3652		0.3341	0.3652

Version 2.0

LE UW S2W

Group Name on Label

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Example: PX-4P

Beispiel: PX-4P

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort
PX	4P

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

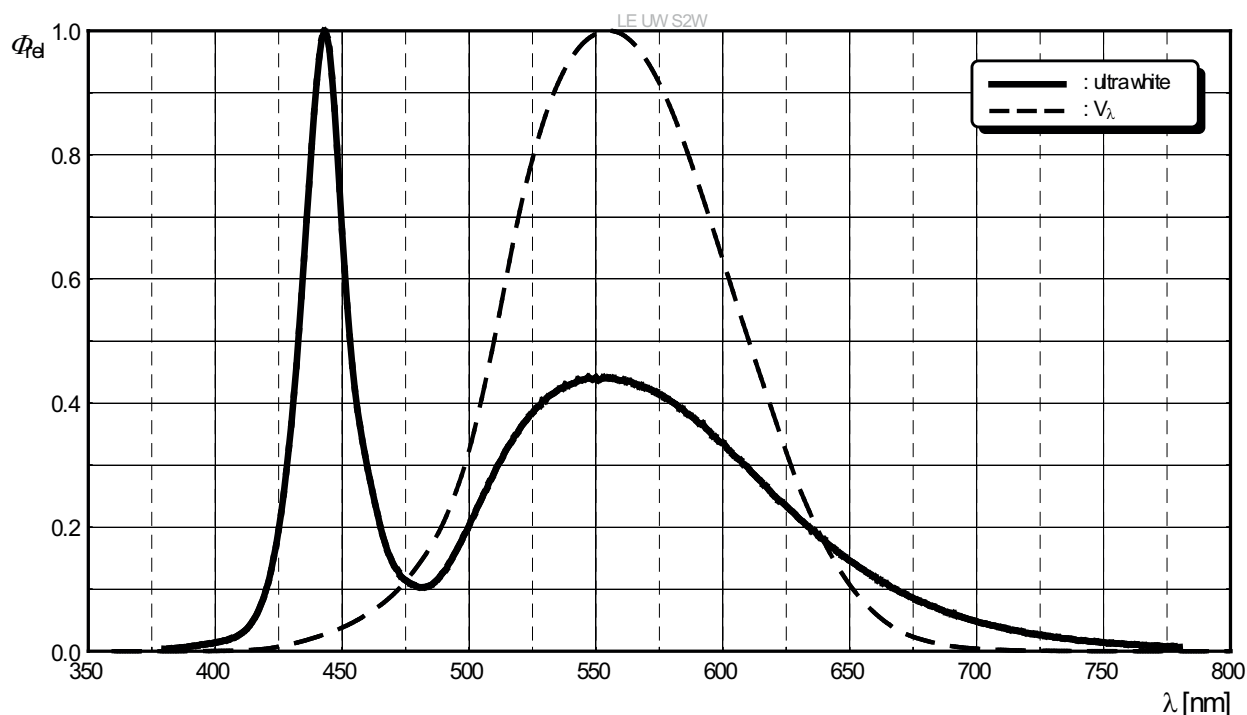
Version 2.0

LE UW S2W

Relative Spectral Emission - $V(\lambda)$ = Standard eye response curve ^{5) page 26}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit ^{5) Seite 26}

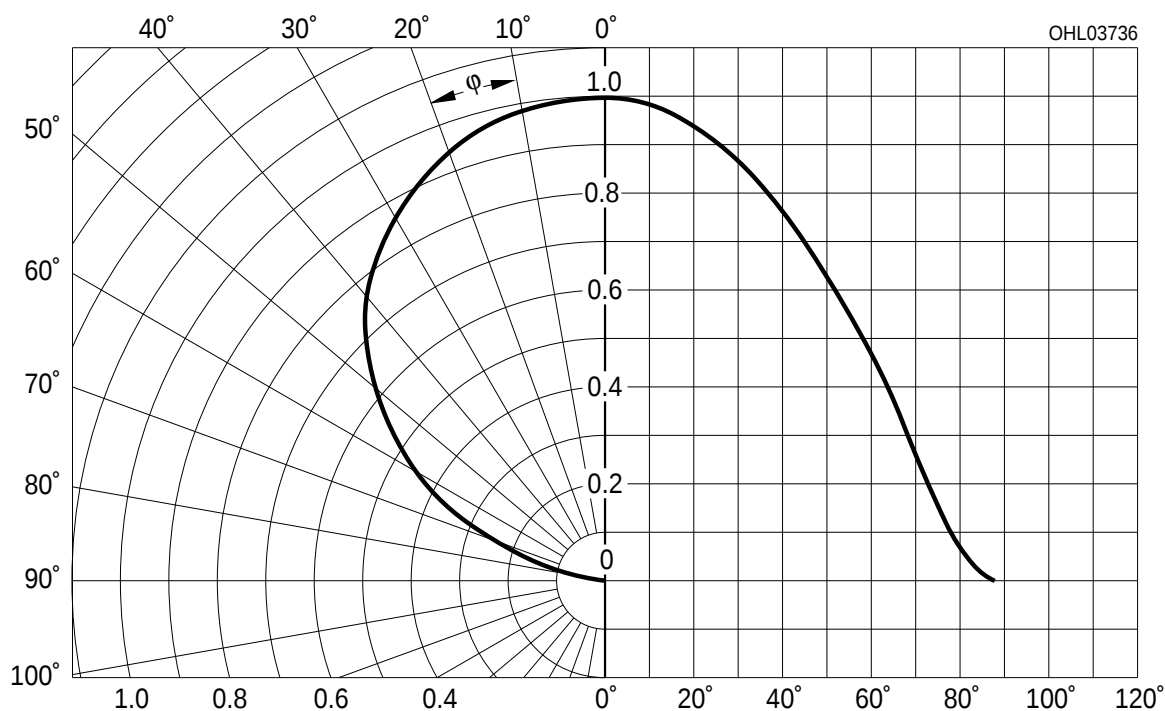
$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; $T_J = 25^\circ\text{C}$; $I_F = 700\text{ mA}$; per Chip



Radiation Characteristics ^{5) page 26}

Abstrahlcharakteristik ^{5) Seite 26}

$I_{rel} = f(\phi)$; $T_J = 25^\circ\text{C}$



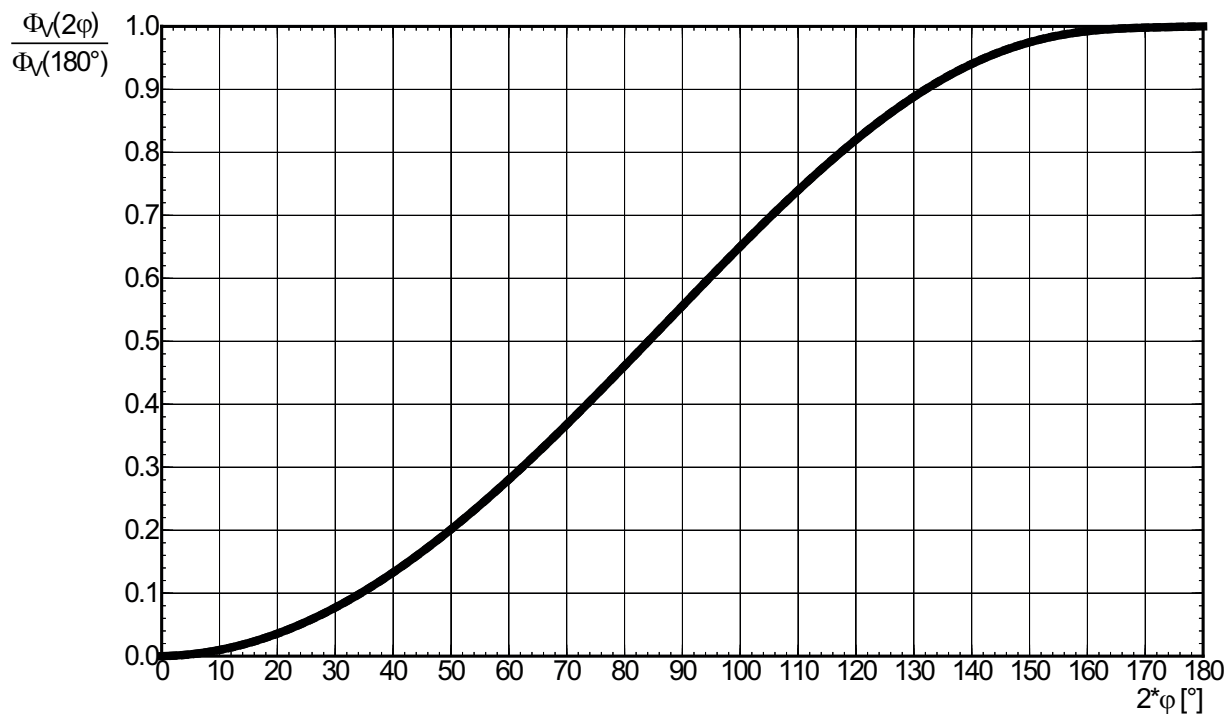
Version 2.0

LE UW S2W

Relative partial flux ^{5) page 26}

Relativer zentraler Lichtstromanteil ^{5) Seite 26}

$\Phi_V(2\phi)/\Phi_V(180^\circ) = f(\phi); T_J = 25^\circ\text{C}$



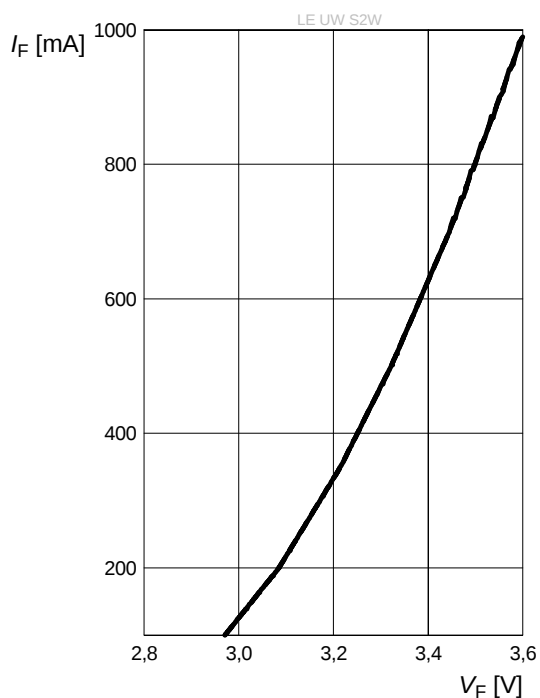
Version 2.0

LE UW S2W

Forward Current ^{5) page 26}

Durchlassstrom ^{5) Seite 26}

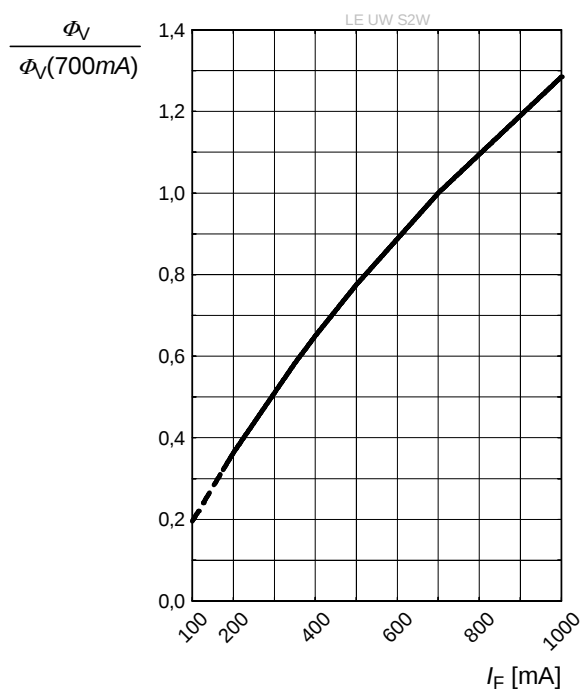
$I_F = f(V_F); T_J = 25\text{ °C}; \text{ per Chip}$



Relative Luminous Flux ^{5) page 26 , 6) page 26}

Relativer Lichtstrom ^{5) Seite 26 , 6) Seite 26}

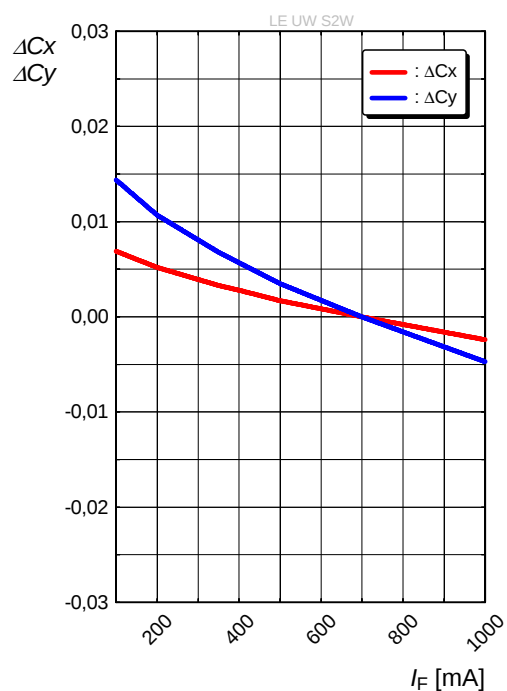
$\Phi_V / \Phi_V(700\text{ mA}) = f(I_F); T_J = 25\text{ °C}; \text{ per Chip}$



Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 26}

Farbortverschiebung ^{5) Seite 26}

$C_x, C_y = f(I_F); T_J = 25\text{ °C}$



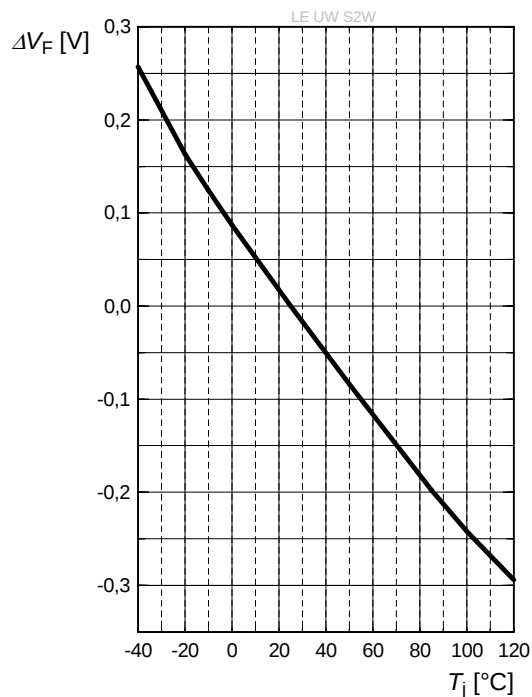
Version 2.0

LE UW S2W

Relative Forward Voltage ^{5) page 26}

Relative Vorwärtsspannung ^{5) Seite 26}

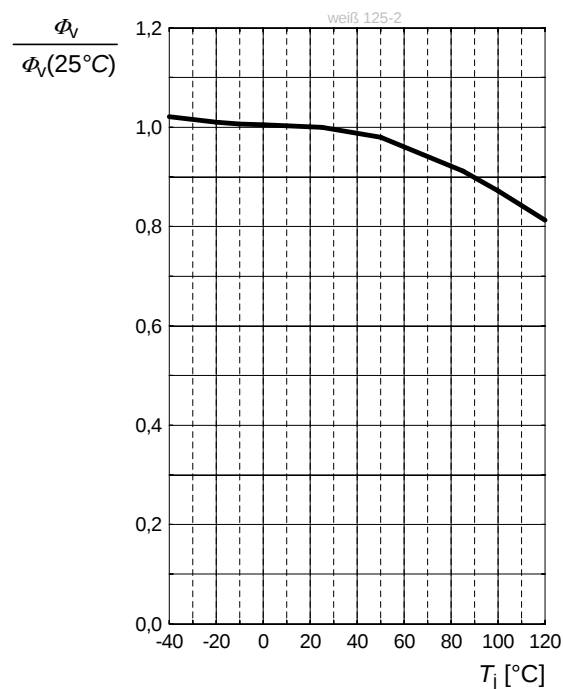
$\Delta V_F = V_F - V_F(25^\circ\text{C}) = f(T_j)$; $I_F = 700\text{ mA}$; per Chip



Relative Luminous Flux ^{5) page 26}

Relativer Lichtstrom ^{5) Seite 26}

$\Phi_V/\Phi_V(25^\circ\text{C}) = f(T_j)$; $I_F = 700\text{ mA}$; per Chip



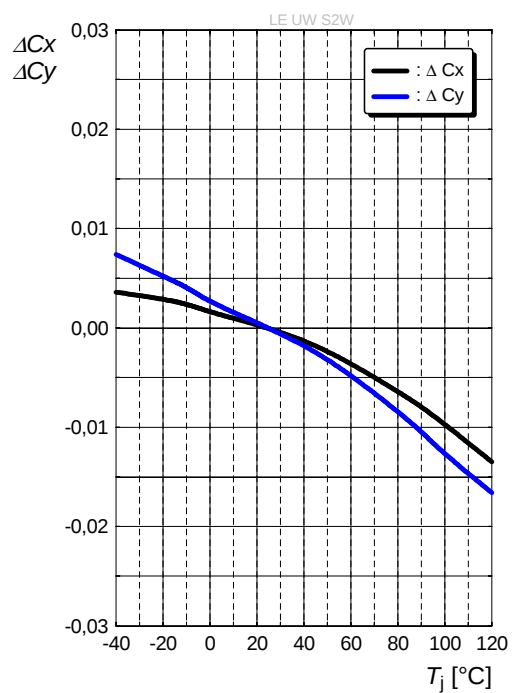
Version 2.0

LE UW S2W

Chromaticity Coordinate Shift ^{5) page 26}

Farbortverschiebung ^{5) Seite 26}

$C_x, C_y = f(T_j)$; $I_F = 700 \text{ mA}$; per Chip



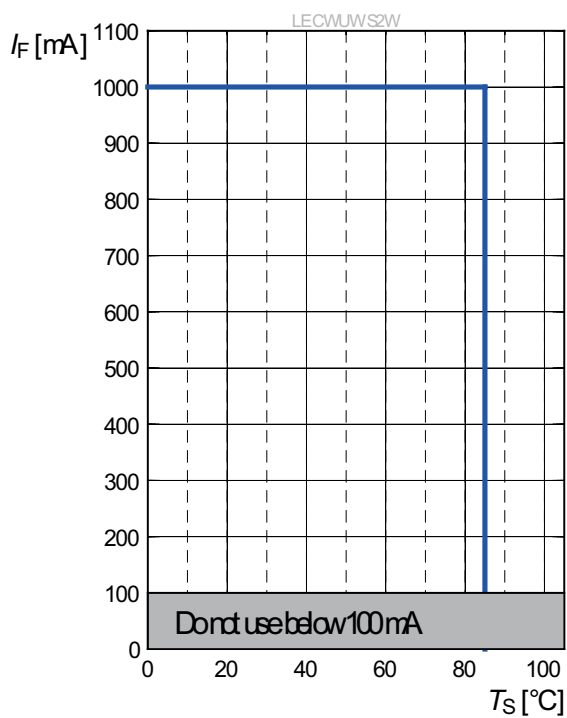
Version 2.0

LE UW S2W

Max. Permissible Forward Current

Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$; for 4 chips operated

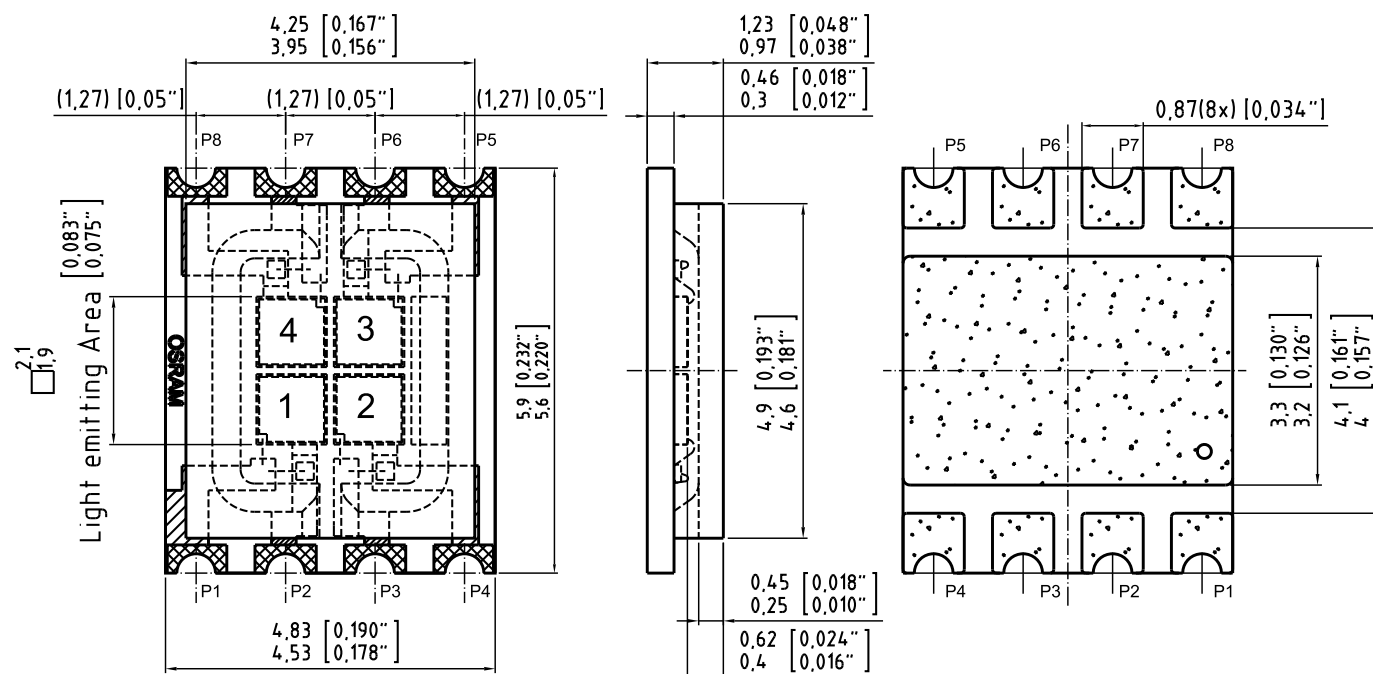


Version 2.0

LE UW S2W

Package Outline ^{7) page 26}

Maßzeichnung ^{7) Seite 26}



C63062-A4028-A1...-08

Approximate Weight:

66 mg

Gewicht:

66 mg

Corrosion robustness:

Test conditions: 40 °C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
= Stricter than IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 days]
= Regarding relevant gas (H₂S) stricter than EN 60068-2-60 (method 4) [25 °C / 75 % rh / 200 ppb SO₂, 200 ppb NO₂, 10 ppb Cl₂ / 21 days]

Korrosionsfestigkeit:

Test Kondition: 40°C / 90 % rh / 15 ppm H₂S / 336 h
= Besser als IEC 60068-2-43 (H₂S) [25°C / 75 % rh / 10 ppm H₂S / 21 Tage]
= Bezogen auf das Gas (H₂S) besser als EN 60068-2-60 (method 4) [25°C / 75 % rh / 200ppb SO₂, 200ppb NO₂, 10ppb Cl₂ / 21 Tage]

Note:

Package not suitable for wetcleaning.

Anm.:

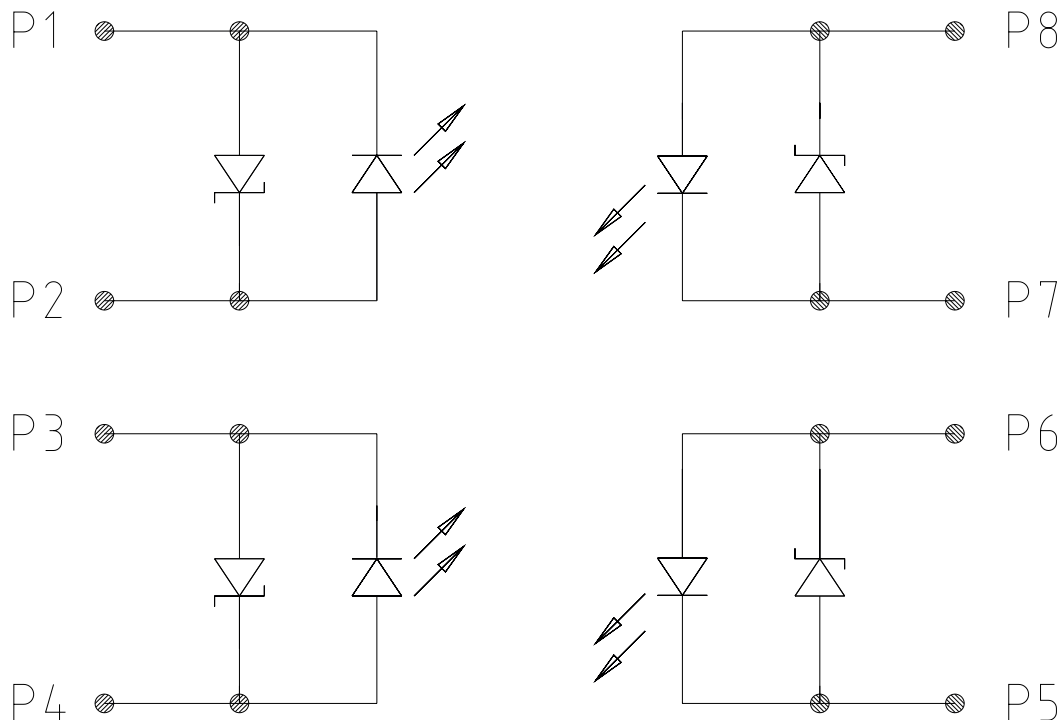
Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet.

Version 2.0

LE UW S2W

Electrical Circuit

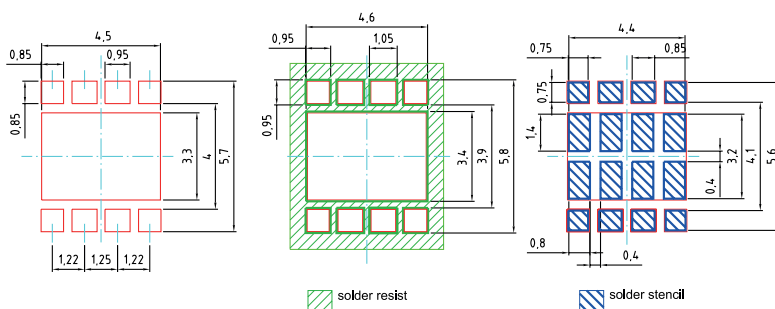
Elektrisches Ersatzschaltbild



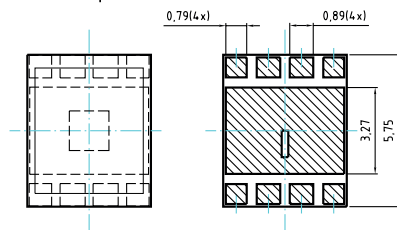
Recommended Solder Pad ^{7) page 26}
Empfohlenes Lötpad design ^{7) Seite 26}

Reflow soldering
Reflow-Löten

Empfehlung Lötpad design
Recommended Pad
Reflow- Lötung
Reflow-soldering



Component Location on Pad



E062.3010.76 -01

Version 2.0**LE UW S2W**

Note:

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere. Package not suitable for any kind of wet cleaning or ultrasonic cleaning.

Anm.:

Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten. Das Gehäuse ist für alle Arten einer nasschemischen Reinigung und Ultraschallreinigung nicht geeignet.

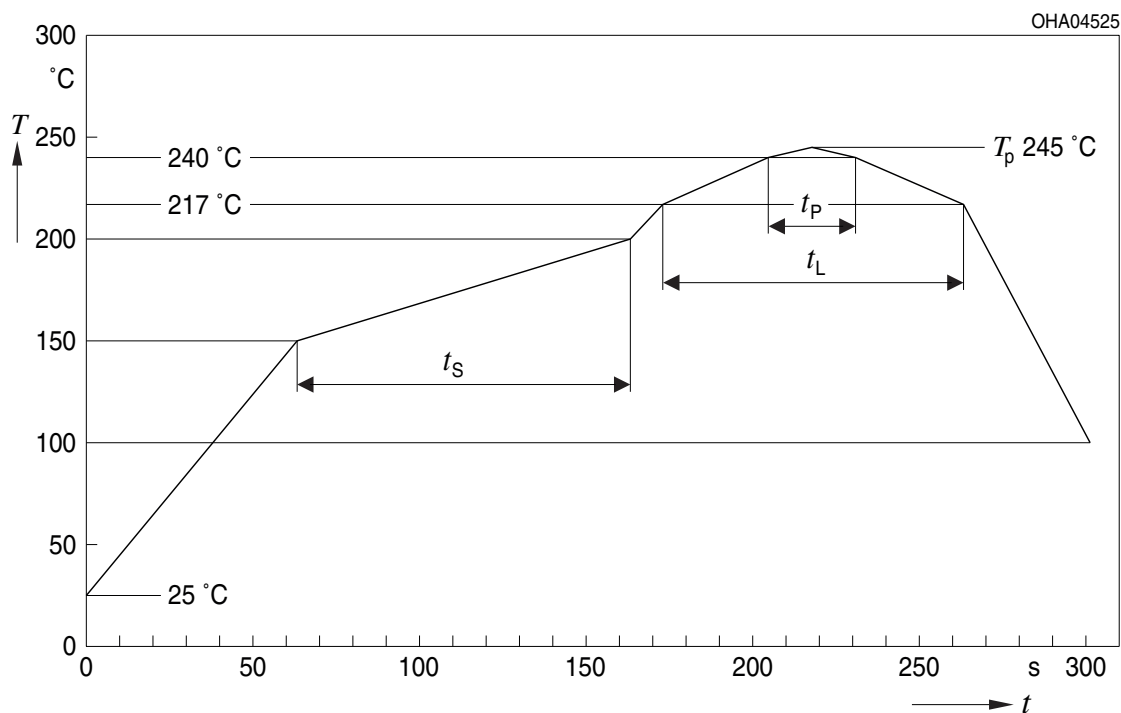
Version 2.0

LE UW S2W

Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Preconditioning: JEDEC Level 2 acc. to JEDEC J-STD-020D.01



OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L	217			°C
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	°C
Time within 5 °C of the specified peak temperature T_P - 5 K	t_P	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

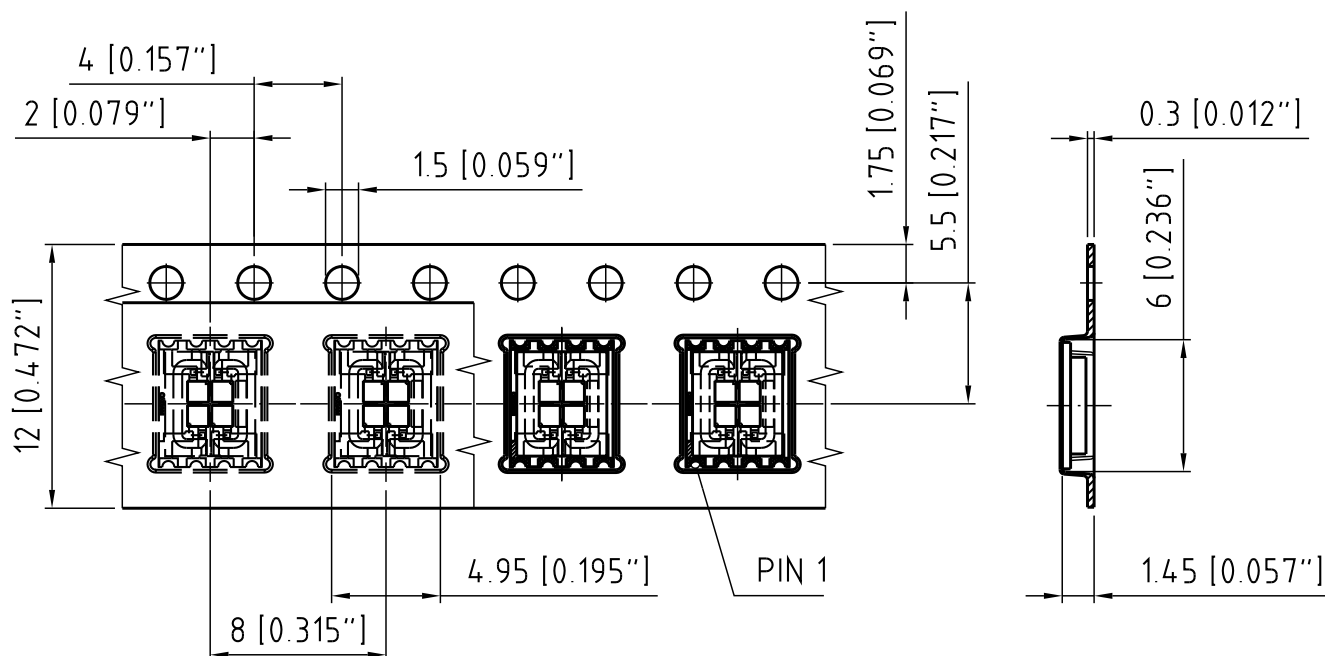
* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Version 2.0

LE UW S2W

Taping ^{7) page 26}

Gurtung ^{7) Seite 26}



C63062-A3985-B7-03

Version 2.0

LE UW S2W

Pin - Assignment Anschlussbelegung

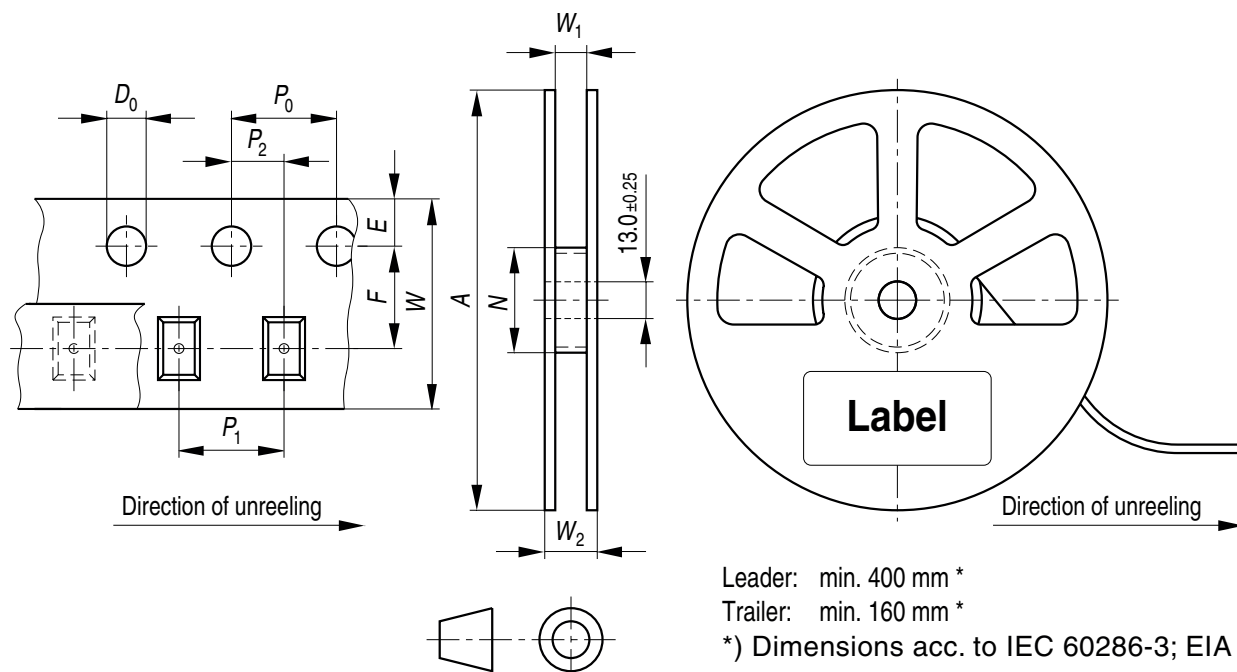
Pin / Anschluss	Description / Function / Beschreibung / Funktion
1	Cathode; Chip 1
2	Anode; Chip 1
3	Cathode; Chip 2
4	Anode; Chip 2
5	Cathode; Chip 3
6	Anode; Chip 3
7	Cathode; Chip 4
8	Anode; Chip 4

Version 2.0

LE UW S2W

Tape and Reel Gurtverpackung

12 mm tape with 500 pcs. on 180 mm reel



Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
12 +0.3/-0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004) or 8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.05 (0.079 ± 0.002)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	5.5 ± 0.05 (0.217 ± 0.002)

Reel dimensions in mm (inch)

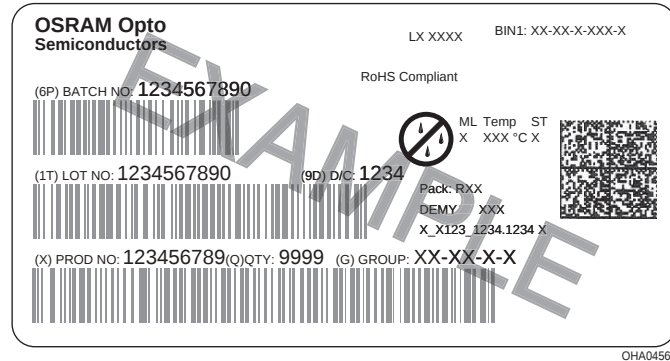
A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

Version 2.0

LE UW S2W

Barcode-Product-Label (BPL)

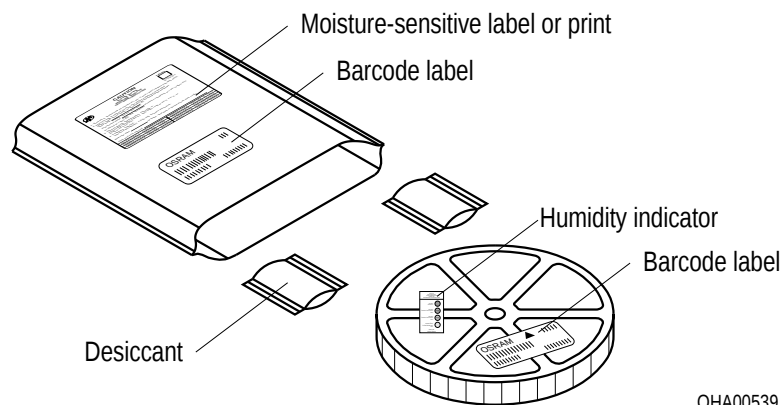
Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



OHA04563

Dry Packing Process and Materials

Trockenverpackung und Materialien



OHA00539

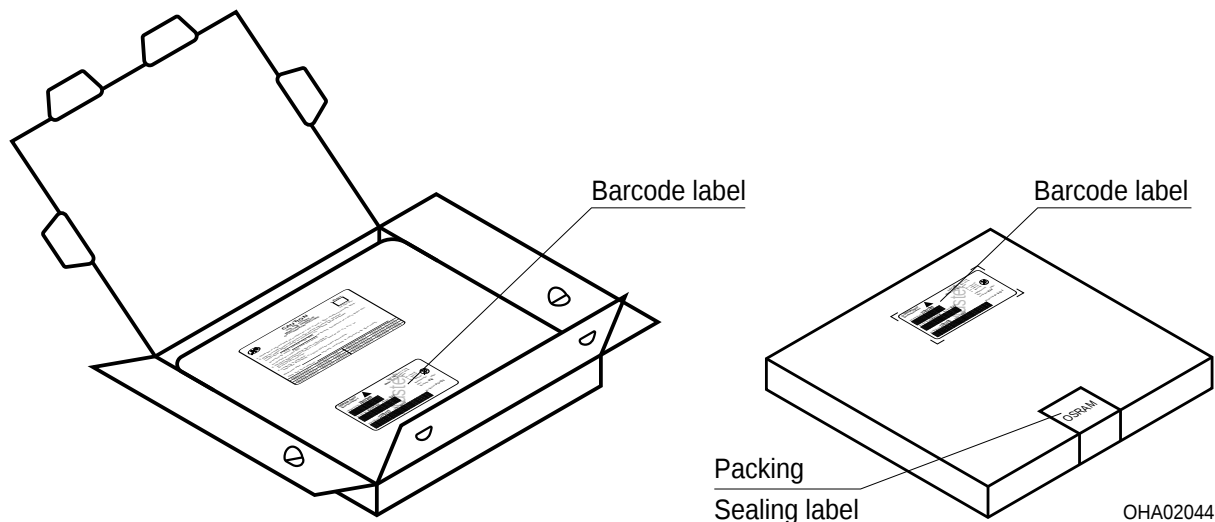
Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card. Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte. Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Version 2.0

LE UW S2W

Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm (inch):

Width / Breite	Length / Länge	Height / Höhe
195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	195 ± 5 (7.677 ± 0.1968)	30 ± 5 (1.181 ± 0.196)

Version 2.0

LE UW S2W

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Moderate risk (exposure time 0.25 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED contain, among other substances, goldplated and Ag-filled materials. In spite of the improved corrosion stability of this LED, it can be affected by environments that contain very high concentrations of aggressive substances. Therefore, we recommend avoiding aggressive atmospheres during storage, production and use.

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Moderate risk (Expositionsdauer 0,25 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED enthalten u.a. goldbeschichtete und Ag-gefüllte Materialien. Trotz der verbesserten Korrosionsstabilität dieser LED können Einzelkomponenten durch sehr hohe Konzentration aggressiver Substanzen angegriffen werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, aggressive Umgebungen während der Lagerung, Produktion und im Betrieb zu vermeiden.

Version 2.0

LE UW S2W

Disclaimer

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Version 2.0

LE UW S2W

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 3) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0.05\text{ V}$ and an expanded uncertainty of $\pm 0.1\text{ V}$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 4) **Thermal Resistance:** $R_{th\text{ max}}$ is based on statistic values (6σ).
- 5) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 6) **Relative Brightness Curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 7) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 3) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05\text{ V}$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1\text{ V}$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) **Wärmewiderstand:** $R_{th\text{ max}}$ basiert auf statistischen Werten (6σ).
- 5) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 6) **Relative Helligkeitskurve:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 7) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Version 2.0

LE UW S2W

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。